

1932810-2

停产

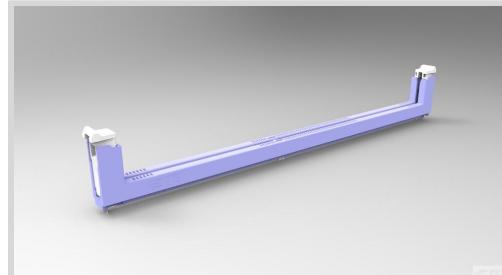
DDR3 DIMM, DDR3 SO DIMM

TE 内部编号 1932810-2

TE 内部产品描述 VLP DDR3 DIMM 240POS. 1.0PITCH

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 3

位数: 240

PCB 端接方法: 表面贴装

模块方向: 垂直

中心线 (间距) : 1 mm [.03 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 3

结构特性

托架数	2
钥匙数	1
行数	2
位数	240
模块方向	垂直

电气特征

DRAM 电压	1.5 V
---------	-------

主体特性

插销颜色	黑色
插销材料	热塑塑料
弹射器材料颜色	黑色
模块钥匙类型	左偏移
弹射器位置	两端
弹射器材料	热塑塑料
弹射器类型	旋转

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm [100 μin]
插座种类	DIMM
端子接触部电镀材料	金 (Au)
内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.51 μm [20 μin]

端接特性

插入种类	直接插针
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

安装角度	直角
PCB 安装固定类型	焊钉
接合对准类型	左偏移
接合对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	1 mm[.03 in]

尺寸

中心固定孔直径	2.45 mm[.096 in]
PCB 的外形高度	21 mm[.82 in]
行间距	1.45 mm[.05 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	480
封装方法	硬托盘

产品合规性

如需合规文档, 请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUL 2019 (201) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质 (SVHC) 的信息是基于欧洲化学品管理局 (ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

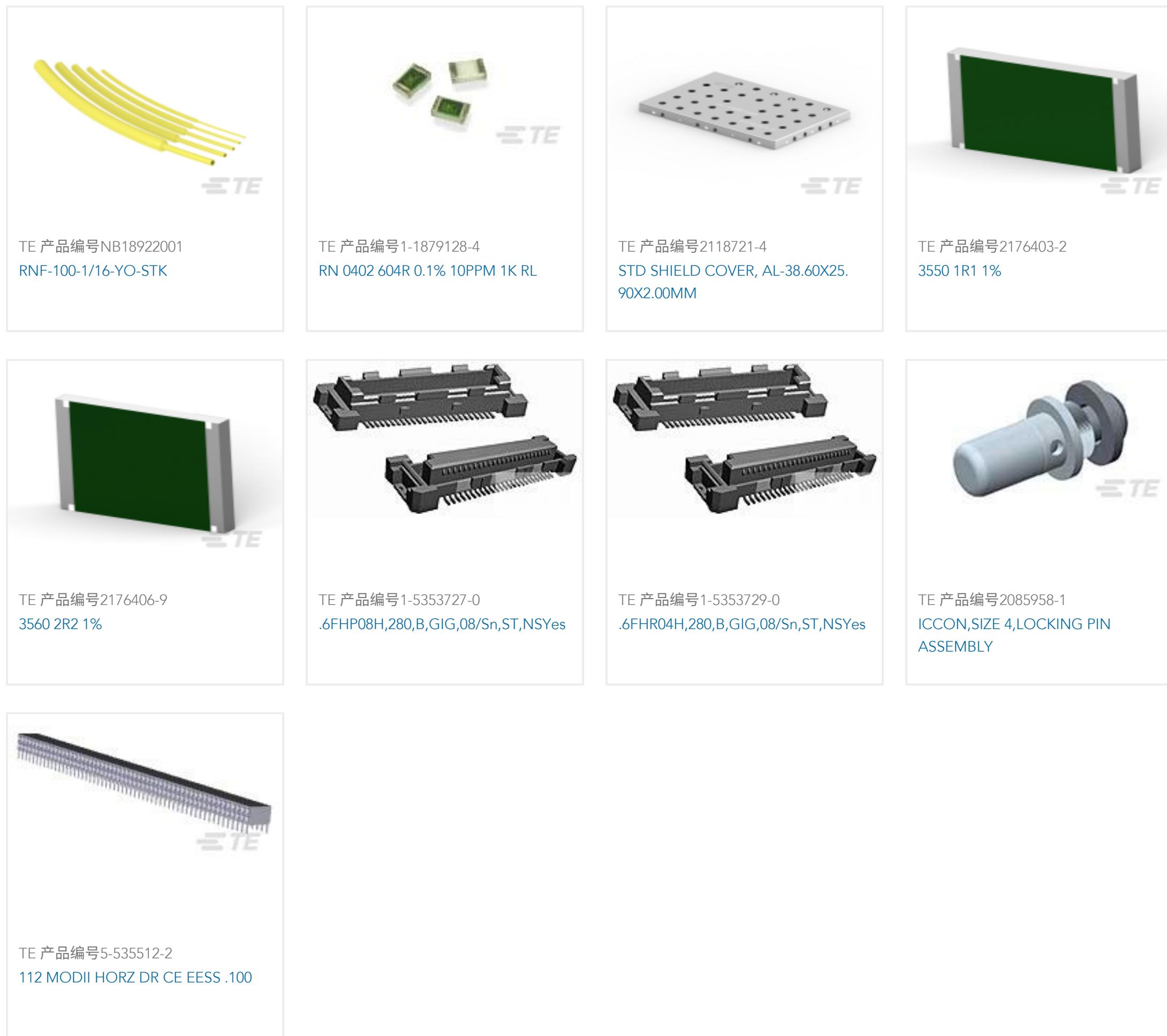
该系列中的其他产品 | DDR3 DIMM



该系列中的其他产品 | DDR3 SO DIMM



客户还购买了



文档

产品图纸

[VLP DDR3 DIMM 240POS. 1.0PITCH](#)

[英文版本](#)